

2023年1月16日  
タカヤ株式会社  
事業開発本部 RF事業部

## 第37回 インターネプコン ジャパンへの出展と 出展品のご案内

この度弊社では『第37回 インターネプコンジャパン』に出展致します。  
多数の新製品を出展させていただきますので、時節柄ご多忙のこととは存じますが、  
何卒ご来場のうえ、弊社ブースへお立ちよりくださいますようご案内申し上げます。

### ★新製品★

#### ◎半導体ウェハ容器の棚管理

棚の上に半導体ウェハ容器の他、PCなどの備品や書類などを”置くだけ”で読み取る  
デモを「常時監視ミドルウェア」とのセットで実施します。



#### ◎基板マガジンラックの読取

簡易型の電波遮蔽ゲートを用いて、通過した基板ラックやコンテナの一括読み取りを  
行います。CSVやAPIで上位システムと連携し、既存システムにプラグインし容易に  
RFIDの導入が可能です。



★新製品★（※個別ご提案品）

◎IoT エッジデバイス向けリーダライタ

PCを設置せずに、出欠管理や勤怠管理、生産管理システム、各種窓口受付システムなどにお使い頂けます。

今回は生産管理システムと連携可能な RFID 工程管理・実績収集のデモ展示を行います。



◎半導体ウェハ容器の自動搬送読取（LF帯）

台湾と中国の電波法に対応したリーダライタをラインナップ致しました。

アンテナ内蔵・外付けタイプで IC タグの読取デモを行います。



【期日】2023年1月25日（水）～27（金）

【会場】東京国際展示場（東京ビッグサイト）

【出展ブース】東展示棟 2ホール 小間番号 11-40

<お問い合わせ先>

タカヤ株式会社 東京支店

事業開発本部 RF事業部 第一営業部

福永 [fukunaga@takaya.co.jp](mailto:fukunaga@takaya.co.jp)

TEL 03-5449-7045